This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 02308226 A

(43) Date of publication of application: 21.12.90

(51) Int. CI G02F 1/136 H01L 49/02

(21) Application number: 01130895

(22) Date of filing: 24.05.89

(71) Applicant:

RICOH CO LTD

(72) Inventor:

KIMURA YUJI KONDO HITOSHI OTA HIDEKAZU

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

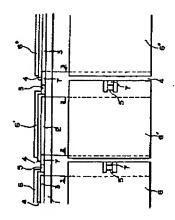
(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a high-duty, high-contrast liquid crystal display device with a large numerical aperture by using transparent common electrode wiring and further providing an active element and a picture element electrode separately by using an inter-layer insulating film.

CONSTITUTION: Transparent common electrodes 2 and 3 are used and a driving element 5 is arranged thereupon; and the inter-layer insulating film 4 is provided and transparent picture element electrodes 6, 6' and 6" are provided not overlap ping with the transparent common electrodes 2 and 3. Parasitic capacity is formed between the transparent common electrode 2 and transparent picture element electrode 6' (similarly between the transparent common electrode 3 and transparent picture element electrode 6"), but a signal applied to the trans parent picture element electrode 6' is applied through the transparent common electrode 2, so this parasitic capacity exerts any influence upon driving eventu ally, thereby causing neither a decrease in display ability nor deterioration

in picture quality due to the rounding of the signal.

COPYRIGHT: (C)1990, JPO&Japio



⑩公開特許公報(A) 平2-308226

®Int. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)12月21日

G 02 F 1/136 H 01 L 49/02

5 1 0

9018-2H 7733-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全9頁)

の発明の名称

液晶表示装置

爾 平1-130895 ②符

題 平1(1989)5月24日 22出

木 村 危発 明 者

裕治

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

藤 @発明者 近

均 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 英一

@発明者 太 田 株式会社リコー 切出 願 人

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

10代 理 人 弁理士 池浦 敏明 外1名

駬

1. 発明の名称

被晶表示装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 一対の基板間に被品階が挟持され、少なくと も一方の基板の内側に共通電極とそれぞれ少なく とも1つの能動素子を介して接続された複数の透 明画素電優とが形成されている被最表示装置にお いて、前記共通電極は透明であり、その透明共通 電橋上に前記能動素子が設けられており、かつ. 前記の透明共通電極と透明顕素電極とは重なるこ とのない位置に設けられていることを特徴とする 被品表示装置。
- 3. 発明の詳細な説明

[厳策上の利用分野]

本発明は被暴表示装置に関し、詳しくは、OA機 被やTV用などで広く用いられている枝晶表示装置 に関する。

〔從來技術〕

液晶表示装置(LCD)は大型化、高コントラスト

化とともに高デューテー表示がなされるようにす るため、一般に、各国素に少なくとも一つの能動 桌子(TFT、MIM等)を有するアクティブ・マトリッ クス方式が採用されている。しかし、従来のアク ティブ·マトリックス方式を導入したLCDにおいて は、国表面と同じ位置に能動業子を配置している ことから、単純マトリックス方式に比べて、閉口 串が低いという欠点がある。

もっとも、そうした欠点を解消するための努力 は当然行なわれており、何えば飽動煮子を同一平 面上に形成することなくコンタクトホールを用い て表示耐索とコンタクトをとり、表示闘楽面積を 大きくする方法が提案されている(特開昭62-1062 6号公報)。だが、この方法によれば関口率が高ま るものの、共通電極と表示画楽とが層間絶嫌膜を 介して存在せしめられているため、そこに寄生の 電気容量が発生し、この電気容量に起因して、駆 動電圧が上昇したり、更には、全体の容量も増え ることからデューティー比が大きくなった時広答 性が遅くなり、フリッカー等の表示むらの発生を

もたらしたり、更には、時として扱示がなされなかったりする。といった新たな問題を生じさせている。

[発明が解決しようとする課題]

本発明は上記のごとき欠点・問題点を解消し、 関口率を大きくし、かつ、寄生容量をなくすこと により、高コントラストで高デューテー表示の可 能な液晶表示装置の提供を目的とするものである。

(課題を解決するための手段)

本発明は、一対の基板間に被品層が挟持され、 少なくとも一方の基板の内側に共通電極とそれぞれ少なくとも1つの能動業子を介して接続された 複数の透明画業電極とが形成されている被品表示 装置において、能記共通電極は透明であり、その 透明共通電極上に前記能動素子が設けられており、 かつ、前記の透明共通電極と透明調素電極とは重 なることのない位置に設けられていることを特徴 としている。

ちなみに、本発明者らは共通電極と図案電極と の間に容量が存在しても、その容量が液品原動に

ここにみられる被品表示装置によれば、これまで値動楽子が設けられていた部分も表示画楽となったため開口率が上がり、表示品質は向上する。しかし、この構成の被品表示装置においては、共通通明電極22,23が絶縁層24を介して通明画楽電極26,26′と重なっているため、この部分が寄生容量をもってしまうことが避けられない。

被品表示装置は、本来、液晶部-詢勤素子部間で回路は閉じていなければならず、従って、例えば額勤素子にMIM素子を用いたときの等価回路は第9回のように扱わされる。しかるに、第8回に示した構造の液晶表示装置は、寄生容量(Cp)をもち、しかも、その寄生容量(Cp)は遊勤素子に並列につながっており、その等価回路は第10回のように表わされる。

被品部-能動業子部間に寄生容量が存在するようであると、能動業子の設計が勢い複雑になるばかりでなく、回路全体の容量が増えるため、被品表示装置の走査線数を増加させたようなとを(換量すれば、信号線の時間の短い場合)には、寄生

影響を与えないような接続手段を採用すれば、即 ち、透明共通電極を採用し、その上に駆励素子を 配置し、層間絶縁膜を設け、更に、前記透明共通 電低と重ならないように透明画素電極を設けるよ うにすれば、先に触れたごとき寄生容量をつくる ことなく開口率を上げることのできることを確め た。本発明はこれによりなされたものである。

以下に本発明を添付の図面に従がいながら詳細に説明するが、それに先立って、本発明装置の理解をしやすくするために、従来における被品表示装置についていま一度触れておくことにする。

第8図は従来の被品表示装置の代表的な一例の 構式図であり、ここでは、開口率を上げるための 共通電極を強明なもの(透明共通電極22,23)とし、 能動業子25を設け、その上に層間結合層を形成し、 最上層に表示面素を設けるようにしている。そし て、能動素子25と透明面素電極26,26′とはスルー ホールを用いて連続されている。なお、図中、21 は基板、24は結婚層、26及び26′は透明面景電極、 27は補助電極を表わしている。

容量に起因して信号がなまり、良好な表示が行な えなかったり、フリッカーの原因となったりする。

実際に本発明に係る粧品数示装置をつくるには 従来から知られている素材、 製法等がそのまま利 用される。 まず、絶縁性週明基板としてはガラス板、ブラスチック板、フレキシブルなプラスチックフィルム等が使用される。この遺明基板上には共通電極配線が透明電極材料(ITO、ZnO:A&、ZnO:Siなど)をスパッタリング法、蒸着法、CVD法などの方法により数100人~数四の厚さで地種させ、所定のパターニングすることによる。下ので、能動素子を電気した後、層間絶縁膜を形成し、能動素子の電極上のみスルーホールとしてパターニングする。個素者法、CVD法等の方法をスパッタリング法、蒸着法、CVD法等の方法をファインのようにして、アクティブ・マトリックス基板が作製される。

前記の能動義子としては、a-Si(アモルファスシリコン)、poly-Si等を利用したTFT素子や絶線、 型に硬質炭素膜、SiNz、SiC、Ta₂O₄、AG₂O₂など を用いたNIN素子、MSI素子、更には、PINダイオード、パックトウバックダイオード、パリスタ等 が用いられる。

前記の層間結構膜としてはSiO。、Si,N。、Aa。O。、
硬質炭素膜、ポリイミド、ポリエステル、エポキ
ン樹脂、ポリアミド、PYDC、PYDE、PVA、シリコ
ーン樹脂、フルオロカーポン等を用い、CYD法、
スパッタリング法、蒸者法、塗布法(スピンコート、ロールコート等)等などで製膜する。 腰厚は、
数100人から数ppまでくらいが適当である。この
層間結算膜としてはポリイミド、ポリエステル、
エポキシ樹脂等の感光性ポリマーが低温(UV 照射)
で合成でき、しかもパターニングのためフォトリ
ソエ程が省略できる点で好ましい。特に、耐熱性
電気特性の点で、ポリイミド(何えば東レ社製フ
オトニース)の使用が好ましい。

また、館動義子に用いる電極には透明電極材料を用いるのが窒ましいが、館動素子の素子面積は 通常20m以下と小さい為、必ずしも透明電極材料 でなくてもよい。従って、併えば、ITO、2nO: A&、In₂O₂、SnO₂、Pt、Ni、Ag、A&、Au、Cu、Cr、 Ti、N. No、Ta等の導電性確勝をスパッタリング

法、蒸着法等の方法により製膜することができる。

なお、前記の能動素子については、『FTのような三線素子や、導体-結線体-導体(NIM)素子のような二端子兼子があるが、その構造、作製方法の容易さからNIM素子が有利である。特にNIM素子の総縁層に硬質炭素膜を使用した場合、硬質炭素膜の製造方法及び態質より大面積にかつ欠陥の少ない高品質の液品表示装置の作製が可能となるため特に築ましい。

硬質炭素膜は炭素原子及び水素原子を主要な組織形成元素として非品質及び微結晶の少なくとも一方を含む硬質炭素膜(i-C膜、ダイヤモンド状炭素膜、アモルファスダイヤモンド膜、ダイヤモンドな膜とも呼ばれる)からなっている。

硬質炭素膜の一つの特長は気相成長膜であるがために、後述するように、その間物性が製膜条件によって広範囲に制御できることである。従って、絶縁服といってもその抵抗値は半絶縁体~絶縁体 領域までをカバーしており、この意味では本発明で好ましく用いられるMIM素子は、特開昭61-2758 19号公報に記載されているところのMSI兼子(Heta 1-Semi - Insulator)や、SIS兼子(半導体-結構体-半導体からなる兼子であり、ここでの半導体は不 純物を高濃度にドープさせたものである)等を含 めて位置付けられるものである。

上記のMIN素子の電流-電圧特性は第3回のよう に示され、近似的には下記の伝導式で表わされる。

$$I = \kappa \exp \left(\beta V^{1/2} \right) \qquad \cdots \qquad (1)$$

I:電流 V:印加電圧 κ:導電係数 β:プールフレンケル係数

$$\kappa = \frac{n \mu q}{d} \exp(\frac{-\Phi}{kT}) \propto \frac{1}{\rho d} \quad (T = -\hat{E}) \qquad \cdots (2)$$

$$\beta = \frac{1}{kT} \left(\frac{q^2}{\pi \epsilon_1 \epsilon_2 d} \right)^{1/2} \approx \frac{1}{\sqrt{\epsilon_1 d}} (T = -\hat{E}) \quad \cdots \quad (3)$$

n:キャリヤ密度 μ:キャリヤモビリティ q:電子の電荷量 Φ:トラップ深さ ρ:比抵抗 d:硬質炭素の膜厚 k:ボルツ マン定数 T:雰囲気温度 ε。:真空誘電率 ε,:硬質炭素の 精電率

模質炭素膜中には、さらに物性制御範囲を広げるために、構成元素の一つとして少なくとも周期 体表第甲族元素を全様成原子に対し5原子8以下。 こうした硬質炭素膜を形成するためには有機化合物ガス、特に炭化水素ガスが用いられる。これら原料における相状顔は常温常圧において必ずしも気相である必要はなく、加熱或は滅圧等により排融、蒸発、昇弾等を経て気化し得るものであれば、被相でも固相でも使用可能である。

原料ガスとしての炭化水煮ガスについては、例えばCH。、C。H。、C。H。、C。H。。等のパラフィン系炭化水素、C。H。等のアセチレン系炭化水素、オレフィン系炭化水素、アセチレン系炭化水素、ジオレフィン系炭化水素、さらには芳香筬炭化水素など

こうして作製される硬質炭素膜の堆積条件の一 例はプラズマCVD法の場合、概ね、次の通りである。

RF出力: 0.1~50V/d

圧 カ:10-3~10Torr

堆積温度: 室温~850℃(このような広い範囲を 採用できるが、好ましくは室盘~300 でであり、更に好ましくは室温~150. でである。)

このプラズマ状態により原料ガスがラジカルとイオンとに分解され反応することによって、基板上に炭素原子Cと水素原子Bとからなるアモルフアス(非晶質)及び微結晶質(結晶の大きさは数10人~数四)の少くとも一方を含む硬質炭素膜が堆積する。硬質炭素膜の筋特性を表-1に示す。

表 - 1

比抵抗 (p)	10°~1013 Ω cm
光学的パンドギャップ(Egopt)	1.0-3.0(eV)
膜中水榖量(C _H)	10~50(atomic%)
SP ³ /SP ³ 比	2/1~4/1
ビッカーズ硬度(K)	9500kg·mm-*以下
屈折率(n)	1.9-2.4
欠陷密度	1017-1019cm-3

すべての炭化水料を少なくとも含むガスが使用可能である。

さらに、炭化水煮以外でも、例えば、アルコール類、ケトン類、エーテル類、エステル類、CO、CO。等少なくとも炭素元素を含む化合物であれば使用可能である。

これら原料ガスからの便質炭素膜の形成方法としては、成膜活性種が直流、低層波、高周波、或いはマイクロ波等を用いたプラズマ法により生成される方法が好ましいが、より大面積化、均一性向上、低温製膜の目的で、低圧下で堆積を行なうため、磁界効果を利用する方法がさらに好ましい。また、高温におれる熱分解によっても活性穏を形成できる。

その他にも、イオン化蒸着法、或いはイオンピーム蒸着法等により生成されるイオン状態を軽て形成させてもよいし、真空蒸着法、或いはスパッタリング法等により生成される中性粒子から形成されてもよいし、さらには、これらの組み合わせにより形成されてもよい。

注) 斑定法;

比抵抗(ρ):コプレナー型セルによるI-V特性より求める。

光学的パンドギャップ(Egopt):分光性から吸収 係数(α)を求め、

> (ahy)*/*=B(hy-Egopt)の関係よ リ決定する。

膜中水熟量(CH): 赤外吸収スペクトルから2900 cm⁻¹付近のピークを積分し、吸収 断面積Aをかけて求める。

CH=A. f a (w)/v.dw

S P 3 / S P * 比: 赤外吸収スペクトルを、SP 3 、 SP 3 にそれぞれ帰属されるガウス関 数に分解し、その面積比より求め ス

ビッカース硬度(H):マイクロビッカース計による。

且 折 車(n):エリプソメーターによる。

欠 陥 密 度:ESRによる。

こうして形成される硬質炭素膜はIR吸収法及び

ラマン分光法による分析の結果、夫々、第4回及び第5回に示すように、炭素原子がSP®の複合軌道とをPR成した原子間結合が提在していることが明らかになっている。SP®結合とSP®結合との比率は、IRスペクトルをピーク分離することで概ね推定できる。IRスペクトルには、2800~3150cm~~ に多くのモードのスペクトルが重なって測定されるが、夫々の波数に対応するピークの帰属は明らかになっており、第6回の如くガウス分布によってピーク分離を行ない、夬々のピーク面積を算出し、その比率を求めればSP®/SP®比を知ることができる。

また、X級及び電子級国折分布によればアモルファス状態(a-C:H)あるいは数10人~数細程度の微結品粒を含むアモルファス状態にあることが判っている。

一般に量産に適しているプラズマCVD法の場合には、RF出力が小さいほど腹の比抵抗値および硬度が増加し、低圧力なほど活性種の寿命が増加するために基板温度の低温化、大面積での均一化が

硬質炭素膜の硬度が高いため、液晶材料封入時の ラビング工程による損傷が少なく、この点からも 歩留まりが向上する。

被晶駆動用HIN素子の絶縁膜として用いられる 硬質炭素膜は、膜厚が100~8000Å、比抵抗が10°~ 10°3 Ω·cmの範囲であることが揺ましい。

加えて、駆動電圧と耐圧(絶縁破壊電圧)とのマージンを考慮すると、硬質炭素膜の膜厚は200人以上であることが望ましく、また、耐薬部とMIM 素子部の段差(セルギャブ差)に起因する色ムラが 実用上問題とならないようにするには膜厚は6000 人以下であることが望ましいことから、硬質炭素 版の膜厚は200~6000人、比抵抗は5×10⁶-10¹²Ω・caであることがより好ましい。

 図れ、かつ、比抵抗及び硬度が増加する傾向が認 められる。更に、低圧力ではプラズマ密度が減少 するため、磁場閉じ込め効果を利用する方法は、 比抵抗の増加には特に効果的である。

さらに、この方法は常温~150℃程度の比較的低 い温度条件でも同様に良費の硬度炭素膜を形成で きるという特徴を有しているため、MIM森子製造 プロセスの低温化には最適である。従って、使用 する基板材料の選択自由度が広がり、基板温度を コントロールし易いために大面積に均一な膜が得 られるという特長をもっている。また、硬質炭素 膜の構造、物性等は表-1に示したように、広範囲 に制御可能であるため、デバイス特性を自由に設 計できる利点もある。さらには、膜の跨電率も3-5と従来MINに使用されていたTe,O.、AQ,O,、SiNx と比較して小さいため、同じ電気容量をもった素 子を作る場合、飛子サイズが大きくてすむので、 それほど微細加工を必要とせず、歩留まりが向上 する(配動条件の関係からLCDとMIN素子との容量 比はCtco:Cnin=10:1程度必要である)。更にまた、

8を超える) ことから、膜厚300人以上であることがより窒ましい。また、膜ストレスによる硬質炭素膜の制離が起こりにくくするため、及びより低デューティ比(窒ましくは1/1000以下) で駆動するために、膜厚は4000人以下であることが一層窒ましい。したがって、硬質炭素膜の膜厚は300-4000人、比抵抗は10*~10¹¹ Q·cmであることがさらに好ましい。

更にまた、先に触れたように、素子急慢性 $\beta \propto \frac{1}{\sqrt{10}}$ であるため、静電車 ϵ が小さければ急 慢性は大きくなり、オン電流Ionとオフ電流Iorをの比が大きくとれるようになる。このため、より低 デューティ比でのLCD駆動が可能となり、高密度 のLCDが実現できる。さらに膜の硬度が高いため、被 品材料封入時のラビング工程による損傷が少なくこの点からも歩留まりが向上する。以上の点を考慮すれば、硬質炭素膜を使用することで低コスト、 対 関性 (カラー化)、 高密度 LCD が実現できる。 MIN素子の作製方法は透明基板上に透明共通電

極材料を堆積、パターニング後、高着、スパッタリング等の方法で下部電極用金属薄膜を形成し、ウェット又はドライエッチングにより所定のパターンにパターニングして下部電価とし、その上にプラズマCVD法、イオンピーム法等により硬度及素度を被覆した後、ドライエッチング、ウェッ法により所定のパターンにパターニングして絶嫌にとし、次に、その上に蒸着、スパッタリング等の方法により上部電極用金属薄膜を被覆し、所定のパターンにパターニングして上部電極を形成すればよい、MIN素子の線造の概略を第7回に示す。

てITOをマグネトロンスパッタ法により約1200 A 厚に堆積後、パターニングした。この時、表示図 業電価と透明共通電価とは重ならないパターンで パターンニングを行なった。

次に、他方の週明基板としてパイレックス基板上にITOをスパッタ法により約1000人厚に堆積後、ストライプ状にパターン化して共通函素電極とした。

統いて、次に両基板上に配向膜としてポリイミド膜を形成し、ラビング処理を行なった。これらの基板を各面素電極例を内側にして対向させ、ギャップ材を介して貼合せ、更にこうして形成されたセル内に市販の被晶材料を對入することにより被晶表示数量を作製した。この時硬質炭素膜の成膜条件は

圧 力:0.035Torr

CH。流量:10 SCCM

PFパワー:0.2∀/ai

である。

実施例 2

素子を持つラテラル構造では見かけ上の業子面積 が小くなる為より有効である。

(客旅例)

たに実施例を示すが、本発明はこれらに限定される訳ではない。

実施例1

透明基板にパイレックス基板を用い、マグネトロンスパッタ法によりITOを約800人塩積させ、パターン化して共通電極とした。次に、能動素子として硬質炭素膜を用いたMIM素子を以下の様に作製した。即ち、共通電極上にAGを蒸着法により約1000人厚に堆積後パターン化して下部電極を形成した。その上に硬質炭素膜を約800人厚に堆積後ドライエッチングによるパターン化した。更に、硬質炭素絶縁膜上にNIを蒸着法により約1000人厚に堆積後パターン化して上部電極を形成し、MIM素子とした。

次にポリイミド膜を約1.5 pp 厚に塗布 (MIM系子の上部電極の一部の上だけポリイミド膜が存在しないようにパターニングした。表示菌素電極とし

パイレックス基板上に透明共通電板としてITO を B.B. 蒸着法を用いて約1500 人 厚に堆積後パターン化した。下部電極とし、 A Q を約1500 人 厚に堆積 後パターニングした。 次に硬質炭素膜を約1200 人 厚に堆積した。続いて、上部電極としてNiを B.B 蒸着により約1000 人 厚に堆積後、 N1硬質炭素膜を 同一パターンでパターン化した。 次に 層間絶線 膜としてポリイミド膜を形成パターニングを行ない たっこの時、 画素電極と共通電極は重さならないようにした。

次に、他方の透明基板(対向基板)としてプラスチックフィルム上に、ITOをスパッタリング法により約1000人厚に堆積後、ストライプ状にパターン化して共通直無電極を形成した。更に、直乗電極と逆側にカラーフィルターを付け対向基板とした。

両基板の上に配向膜としてポリイミド膜を形成 したラビング処理を行なった。

続いて、これらの基板を各画素電極側を内側に

して対向させ、ギャップ材を介して貼合せ、更に こうして形成されたセル内に市販の被品材料を封 入することによりカラー核品表示装置を作った。 この時、硬質炭素関の成膜条件は

圧 力:0.05Torr

CH. 滋量:7 SCCN

RFパワー:0.18/d

である。

実施例3

基板にはパイレックス基板を用い、館動祭子にはTaを陽極酸化法を用いて得たTagO。を用いたMIM 業子を使用し、上部電極はCrとした。層間絶縁膜 にはSiO。を使用した。その他の構成は実施例1と 間様にして液晶表示装置を作裂した。

実施例4

透明共通電極にはZnO:A4を使用し、能動素子にはSiNxを用いたMIM素子を使用した。SiNx額は、SiH、及びNH。からP-CVD法により製餌した約800人厚のものを用いた。下部電極にはNiを使用し、上部電極にはCrを使用した。層間絶縁膜にはポリエ

ステルを使用した。その他の被品表示装置の構成 は実施例!と同様に被品表示装置を作製した。

(発明の効果)

本発明装置は共通電極配線を透明にし、さらに、層間絶縁膜を用いて能動素子と固察電極とを別々にもうけているので、これまで能動素子及び配線により顕複を小さくしなければならなかったのが、それがなくなり関ロ率が向上した。加えて、表示信号を送る共通電極配線と、表示画素電極が重ならない為寄生容量が発生せず、信号のなまりなられるとなった。従って、本発明によれば関ロ率が高く、高デューテーでかつ高コントラストの得られる核品表示装置の作数が可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1回及び第2回は本発明に係る液晶表示装置の一例の模式図である。

第3回はMIN素子の電洗-電圧特性を表わしたグラフである。

第4回、第5回及び第6回は硬質炭素膜の性質を

説明するための間である。

第7回はMIN亲子の構造の振略図である。

第8回は従来の液晶表示装置の代表的な一例の 様式図である。

第9回及び第10回は能動業子にMIM素子を用いた ときの等価回路図である。

1…基板

2,3…透明共通電標

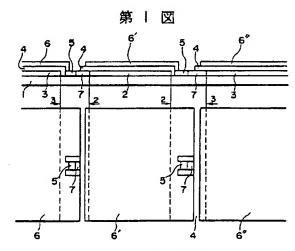
4…趙隸護(絶韓周)

5 …能動素子

6,6',6"…进明西崇電框

7…補助電極

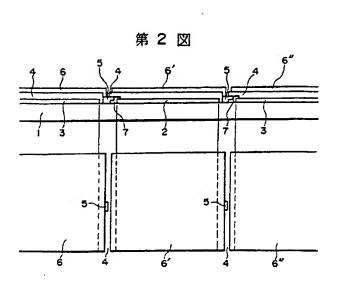
特許出願人 株式会社 リ コ ー 代 選 人 弁 選 士 池 浦 敏 明 (ほか1名)

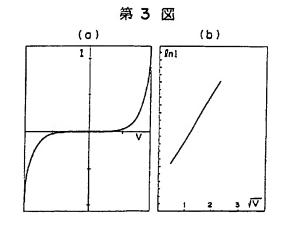


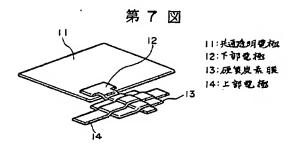
1:基 极 2,3:热速明电概 4:絕級基

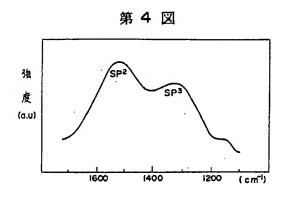
5: 能動系子 6,6,6°: 透明面系电极 7: 補助电極

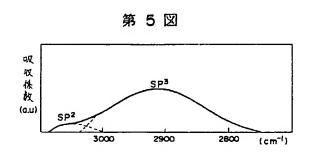
特開平2-308226(8)

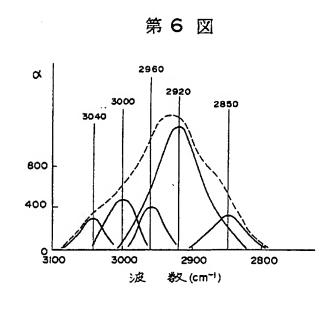




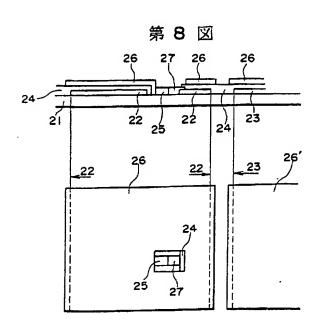


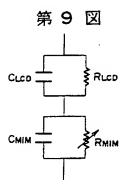


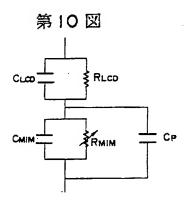




特別平2-308226(9)







【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第2区分 【発行日】平成9年(1997)3月7日

【公開番号】特開平2-308226

【公開日】平成2年(1990)12月21日

【年通号数】公開特許公報2-3083

【出願番号】特願平1-130895

【国際特許分類第6版】

G02F 1/136 510

H01L 49/02

[FI]

G02F 1/136 510 7807-2K

H01L 49/02

7514-4M

手続補正書

平成8年5月1日

特許庁長官 蒋川 裕二 股

1. 事件の表示

平成1年特許服飾130895号

2. 補正をする者

事件との関係 特許出際人

住所 東京都大田区中製込1丁目3番6号

名 称 (674)株式会社リコー

代表者 模井 正光

3. 代 瑝 人

住所 東京都教谷区代々木1丁目58番10号 第一西脇ビル113号

氏名 (7450) 弁理士 抱 権 敏 明

推 植 敏 明 電話 (3370) 2533 春

4. 補正命令の日付 自発

5. 雑正の対象

明細書の特許資求の範囲及び免明の詳細な説明の個

6. 補正の内容

- (1) 明細書の特許請求の範囲を別紙の通り補正します。
- (2) 明細音第3頁第7行の「高デューテー」を「高デューティー」に神正します。
- (3) 明御書第3世第10行~下から3行目の「本発明は、・・・を特徴としている。」を次のように制正します。

「本発明によれば、一対の基収間に被品層が挟持され、少なくとも一方の基板の内側に活明決遇低程とそれぞれ少なくとも1つの能動素子を介して保設された複数の透明削棄る機とが形成されている技品表示要医において、前配透明開業の筋のうちのある順素電便の下に他維層を介して前配透明共進電話が設けられ、放共通電機は前記ある国素電極に関接する副素電極と少なくとも1つの能動素子を介して確気的に接続されていることを特徴としている。」

(4) 明和書第24貝第13行の「高デューテー」を「高デューティー」に補 正します。

「特許請求の範囲

(1) 一対の基板間に残る層が挟持され、少なくとも一方の基板の内側に透明共 温電板とそれぞれ少なくとも1つの施伽菓子を介して接続された複数の透明所業 電板とが比立されている液晶表示器管において、前紀辺明通業電板のうちのある 耐速電域の下に絶縁器を介して前紀透明共進電板が設けられ、缺共透電極は前記 ある個素電板に開始する断微電板と少なくとも1つの能動業下を介して電気的に 使使されていることを特徴とする核温表示装置。」